

實驗室代表號:03-611-6678

## 客戶委託分析單

各尸安託日期	:/
委託公司	聯絡人 部門
連絡手機	聯絡電話
e-mail	需報價單 □是  □否
需求 型 Project C 請款人: 試片 附註 1:FII 附註 2:FII	別報:
3. FIB 4. 材料分析	DECAP 前先磨溥 □需要 □不需要 □數位倍率: 50.100.200.500.1000.1500           □Backside EMMI.OBIRCH 樣品製備(Die 厚度:) □海報輸出(委外代送)           工作內容 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
4. 材料分析	
5. 整合	□EMMI □InGaAs □OBIRCH □Curve Tracer □TLP □Probe Station □Probing □雷射切割 □故障分析 (請附 "F/A Service Request Form" ) □參數分析儀量測
6. □快速封裝	(請附委託內容說明)
	测試 (請附"電性測試委工單") □Reliability Testing (請附委託內容說明)
	實驗條件規格):
客 戶 委 託 簽名 / 日期	

若有其他需求不在表列中,請 e-mail: Sales@ma-tek.com.

第一聯白聯: 関康收執 第二聯黃聯: 客戶收執

表單編號 Form No.: T-SAL-2-001-10(Ver.0)